

オートモーティブワールド 2023

出展のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、弊社はこの度、下記の通りオートモーティブワールド 2023に出展致しますので、ご案内致します。ぜひとも貴殿に、“進化した非接触はんだ付け装置 S-WAVE”をご覧いただきたく、ご案内申し上げます。尚、展示会場への入場には、来場者1名につき、1枚の招待券が必要です。皆様お誘いあわせの上、是非ご来場ください。弊社社員一同、ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

記

会 期：2023年1月25日(水)～1月27日(金)
会 場：東京ビッグサイト
小間番号：27A-14

是非、弊社ブース
へお越しください



[出展製品のご紹介]

“S-WAVE FA シリーズ” 自動非接触はんだ付け装置
弊社特許技術による磁気集中器を用いた非接触加熱で
従来のはんだ付け装置では困難な箇所へのはんだ付け、
はんだボール、ポイド改善等、はんだ品質向上にも貢献にします。
また、新開発した“温度検査”、“自動清掃”で日常点検を自動化し、
はんだ付けを含めた全ての工程を自動化できます！

[日経新聞の記事はこちら](#)



“日常点検自動化機能”搭載機種

[ブース実演内容]

- ・ S-WAVE FA シリーズより、150×150, 300×300 ステージの自動はんだ付け装置による高熱容量端子、コネクタ端子の基板実装のデモを行います。
- ・ 日常点検装置 S-COPE、自動清掃機能の実物展示
- ・ 弊社の特許技術である様々な磁気集中器の 3D プリンター出力品の展示

[新製品・新技術セミナー開催] 受講無料、事前申し込み不要

チェック!

タイトル: 車載製品のはんだ品質向上に貢献! 新技術“IH はんだ付け” [公式サイト](#)

内容: IH はんだづけを用いた高難易度はんだ付け事例、はんだ品質向上に関する事例(以下の内容)を紹介。

1. 高熱容量端子
2. はんだ上がり改善
3. はんだボール、ポイド改善
4. アルミはんだ付け

セミナー日時: 1月27日(金) 13:00 - 13:30

セミナー会場: 東6ホール「新製品・新技術セミナー～New Tech Trend～会場」 [会場案内図](#)

オートモーティブワールドにお越しの際はぜひご聴講のほどよろしくお願いいたします。

以上

セミナー会場位置

お間違えのないよう会場位置をご確認ください。

※セミナー会場は展示会場内のオープンスペース会場となります。

受付は設けておりませんので、どなたでもご聴講いただける会場となります。

満席になった場合は、立ち見となる可能性もございます。

セミナー会場は

東 6 ホール 「新製品・新技術セミナー～New Tech Trend～ 会場」

となります。

